(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-211918 (P2000-211918A)

(43)公開日 平成12年8月2日(2000.8.2)

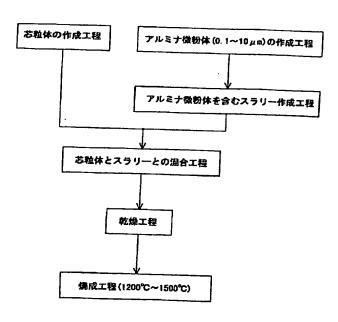
(51) Int.Cl.' C 0 1 F 7/02 B 0 1 J 2/00 C 2 2 C 1/00 // C 0 4 B 14/30		FI
		審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 6 頁)
(21)出願番号	特願平11-12245	(71) 出願人 000006895
(22)出顧日	平成11年1月20日(1999.1.20)	矢崎総業株式会社 東京都港区三田1丁目4番28号 (72)発明者 鈴木 洋司 静岡県裾野市御宿1500 矢崎部品株式会社 内
		(72)発明者 加藤 達也 静岡県裾野市御宿1500 矢崎部品株式会社 内
	•	(74)代理人 100083806 弁理士 三好 秀和 (外8名)
		最終頁に続く

(54)【発明の名称】 軽量アルミナ粒子の製造方法

(57)【要約】

【課題】 粒径制御性よく、均一な粒径の軽量アルミナ 粒子を製造する方法を提供する。

【解決手段】 目的粒子の核となる、軽量な材料で形成された粒径が 1μ m以上 2000μ m未満の増粒へドロ粒子 12 と、アルミナの微粉体を含むスラリーとの、混合物を作成する。次に、混合物中の水分を除去して乾燥させた後、 $1200\sim1500$ Cの温度で焼成させて、増粒へドロ粒子 120 表面のアルミナを焼結させる。このような方法により、粒径制御性よく、均一な粒径の軽量アルミナ粒子を製造することができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 目的粒子の核となる、軽量な材料で形成 された粒径が1μm以上2000μm未満の芯粒体と、 アルミナの微粉体を含むスラリーとの、混合物を作成 し、前記混合物中の水分を除去して乾燥させた後、12 00~1500℃の温度で焼成させて、前記芯粒体表面 のアルミナを焼結させることを特徴とする軽量アルミナ 粒子の製造方法。

【請求項2】 請求項1記載の軽量アルミナ粒子の製造 方法であって、

前記芯粒体は、増粒ヘドロ粒子であることを特徴とする 軽量アルミナ粒子の製造方法。

【請求項3】 請求項2記載の軽量アルミナ粒子の製造 方法であって、

前記芯粒体の粒径は、1~1000μmであることを特 徴とする軽量アルミナ粒子の製造方法。

【請求項4】 請求項1記載の軽量アルミナ粒子の製造 方法であって、

前記芯粒体は、樹脂小球体もしくは発砲スチロール粒子 であることを特徴とする軽量アルミナ粒子の製造方法。 【請求項5】 請求項4記載の軽量アルミナ粒子の製造 方法であって、

前記芯粒体の粒径は、20μm以上20μm未満である ことを特徴とする軽量アルミナ粒子の製造方法。

【請求項6】 請求項1ないし請求項5のいずれかに記 載の軽量アルミナ粒子の製造方法であって、

前記芯粒体は、前記焼成の後に粒子内部に残渣の状態で 残留させることを特徴とする軽量アルミナ粒子の製造方 法。

【請求項7】 請求項4または請求項5に記載の軽量ア 30 ルミナ粒子の製造方法であって、

前記芯粒体は、前記焼成の後に粒子内部に樹脂小球体も しくは発砲体の状態で残留させることを特徴とする軽量 アルミナ粒子の製造方法。

【請求項8】 請求項1ないし請求項7のいずれかに記 載の軽量アルミナ粒子の製造方法であって、

前記芯粒体表面のアルミナ焼結体の厚さは、1~200 μmであることを特徴とする軽量アルミナ粒子の製造方 法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は軽量アルミナ粒子 の製造方法に関する。この軽量アルミナ粒子は、骨材、 耐熱レンガ用材料、導電材料、熱伝導材料などに用いる ことができる。

[0002]

【従来の技術】従来、軽量アルミナ粒子の製造方法とし ては、熔融したアルミナ (Al₂O₃) に高圧空気を吹き 付けることにより、図5に示すような中空部1Aを有す

50987)。このような空気を吹き付けて形成された 中空状アルミナ粒子は、熔融したアルミナの物性などに 従って $200~4000\mu$ mの粒径となる。

[0003]

10

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記し た方法で製造されるアルミナ粒子の粒径は2000~4 000μmの範囲で不均一となる。すなわち、製造する アルミナ粒子の粒径を制御することが困難であった。ま た、このように高圧空気の吹き付けによりアルミナ粒子 を製造する方法では、粒径が2000μm未満のアルミ ナ粒径を形成することができないという問題点があっ

【0004】特に、アルミナ粒子の粒径は、機械的強度 に影響を与える。アルミナ粒子の粒径が大きい場合、例 えば粒径が2000μm以上であると、粒子間の隙間が 大きくなり機械的強度が低下する。一方、アルミナ粒子 の粒径が小さすぎると、粒子どうしの流動性が低下して 成形性が悪くなる。また、粒径が小さいと粒子密度が高 くなるため、軽量でなくなる。

【0005】このため、アルミナ粒子を、機械的強度を 20 要する骨材、耐火レンガ用材料などとして用いるには、 その粒径を2000μm未満の所定の値にすることと、 その粒径での均一化を図ることが重要となる。

【0006】本発明が解決しようとする課題は、粒径制 御性よく、均一な粒径の軽量アルミナ粒子を製造する方 法を得るには、どのような手段を講じればよいかという 点にある。

[0007]

【課題を解決するための手段】そこで、請求項1記載の 発明は、目的粒子の核となる、軽量な材料で形成された 粒径が1μm以上2000μm未満の芯粒体と、アルミ ナの微粉体を含むスラリーとの、混合物を作成し、前記 混合物中の水分を除去して乾燥させた後、1200~1 500℃の温度で焼成させて、前記芯粒体表面のアルミ ナを焼結させることを特徴とする。

【0008】したがって、請求項1記載の発明では、目 的粒子、すなわち軽量アルミナ粒子の核となる芯粒体の 粒径を1μm以上2000μm未満に設定したことによ り、焼成後の軽量アルミナ粒子の粒径を2000μm未 40 満に設定することが可能となる。このため、軽量アルミ ナ粒子を骨材や軽量レンガ用材料として用いた場合に、 機械的強度を確保することができる。また、軽量アルミ ナ粒子の粒径が1µm以上となるため、成形の際の流動 性を確保することができる。

【0009】請求項2記載の発明は、請求項1記載の軽 量アルミナ粒子の製造方法であって、前記芯粒体は、増 粒ヘドロ粒子であることを特徴とする。この発明では、 芯粒体に増粒ヘドロ粒子を用いることで軽量なアルミナ 粒子が形成できるとともに、製造コストを低下させるこ るアルミナ粒子 1 を製造する方法がある(特開昭 5 2 - 50 とができる。また、この発明では、ヘドロの利用を図る

ことで環境問題の解決に貢献することができる。

【0010】請求項3記載の発明は、請求項1記載の軽 量アルミナ粒子の製造方法であって、前記芯粒体が、増 粒ヘドロ粒子の粒径が1~1000μmであることを特 徴とする。この発明では、増粒ヘドロ粒子でなる芯粒体 の粒径1~1000μmとすることで、目的粒子 (軽量 アルミナ粒子) における増粒ヘドロ粒子の重さの比率を 低くして目的粒子の比重を小さくして軽量化を図ること ができる。

【0011】請求項4記載の発明は、請求項1の効果に 加えて、比重の小さい樹脂小球体もしくは発砲スチロー ル粒子が芯粒体であるため、軽量アルミナ粒子の比重を より小さくしてさらに軽量化を図ることができる。

【0012】請求項5記載の発明は、請求項4記載の軽 量アルミナ粒子の製造方法であって、前記芯粒体の粒径 が、 20μ m以上 2000μ m未満であることを特徴と する。この発明では、芯粒体に樹脂小球体や発砲スチロ ール粒子を用いた2000μm以下の軽量アルミナ粒子 を製造することができる。

【0013】請求項6記載の発明は、請求項1ないし請 20 求項5のいずれかに記載の軽量アルミナ粒子の製造方法 であって、前記芯粒体が、前記焼成の後に粒子内部に残 渣の状態で残留させることを特徴とする。この発明で は、芯粒体を目的粒子内に残渣の状態で残留させること により、芯粒体の重量の実質的な低減を図ることができ るため、目的粒子(軽量アルミナ粒子)の比重をより小 さくすることができる。また、芯粒体が残渣の状態で目 的粒子内に残留するため、機械的強度を保持することが できる。

【0014】請求項7記載の発明は、請求項4または請 求項5に記載の軽量アルミナ粒子の製造方法であって、 前記芯粒体が、前記焼成の後に粒子内部に樹脂小球体も しくは発砲体の状態で残留させることを特徴とする。こ の発明では、芯粒体が樹脂小球体もしくは発砲体の状態 で残留するため、目的粒子の比重を小さくすることがで きる。

【0015】請求項8記載の発明は、請求項1ないし請 求項7のいずれかに記載の軽量アルミナ粒子の製造方法 であって、前記芯粒体表面のアルミナ焼結体の厚さは、 $1 \sim 200 \mu m$ であることを特徴とする。この発明で は、アルミナ焼結体の厚さを $1 \sim 2 \ 0 \ 0 \ \mu$ mに設定する ことで、目的粒子の機械的強度を確保することができ る。ちなみに、アルミナ焼結体の厚さは、スラリーに含 まれるアルミナ微粉体の含有量を調製することにより制 御することが可能となる。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、この発明に係る軽量アルミ ナ粒子の製造方法の詳細を実施形態に基づいて説明す る。

ルミナ粒子の製造方法の工程を示すフローチャートであ る。同図に示すように、本実施形態では軽量アルミナ粒 子の芯粒体としての増粒ヘドロ粒子を作成する。この増 粒ヘドロ粒子の粒径は、1~1000μmの範囲の所定 の値に設定する。なお、増粒ヘドロ粒子は、採取したヘ ドロを増粒して製造した微粒子である。

【0018】一方、焼結するためのアルミナ微粉体を作 成する。このアルミナ微粉体の粒径は、0.1~10μ mの範囲の適宜の値に設定する。次に、このアルミナ微 粉体を含むスラリーを作成する。このスラリーにおける アルミナ微粉体の含有量は、焼結されて形成されるアル ミナ層の厚さに応じて適宜設定する。例えば、薄い膜厚 のアルミナ層を形成する場合は、アルミナ微粉体の含有 量の少ないスラリーを作成し、アルミナ層の厚さを厚く するにはアルミナ微粉体の含有量の多いスラリーを作成 する。

10

【0019】次に、芯粒体である増粒へドロ粒子と、ア ルミナ微粉体を含むスラリーとを、スラリー付着機で混 合して混合物を作成する。その後、この混合物中の水分 を乾燥させる。

【0020】このように水分を除去して増粒ヘドロ粒子 の周囲にアルミナを付着させたものを、焼成炉で焼成す る。この焼成に伴う温度は、1200℃~1500℃の 範囲で適宜設定する。

【0021】ちなみに、本実施形態1では、アルミナ微 粉体として、バイヤー法 (Bayer process) とよばれる 方法で製造されたものを用いる。このバイヤー法は、ボ ーキサイトを水酸化ナトリウム (NaOH) により湿式 分解し、A12O3分を抽出し、これを加水分解してA1 (OH) ₃に再結晶させたのち、1200°C以上で加熱 脱水して $\alpha-A1_2O_3$ とするものである。バイヤー法で 製造したアルミナは、粒径が約40μmのものが99パ ーセント程度であるが、Na2Oを約0.5パーセント を含む。そこで、本実施形態では、さらに特殊処理を行 い長時間焼成すると、Na₂O分は0.04パーセント 以下に減り、さらに粉砕効率の高い粉砕機を用いて、粒 径を $0.~1\sim10$ μ mとしている。なお、lpha -アルミナ は、高温できわめて安定なセラミックスである。

【0022】そして、本実施形態の製造方法を行った結 40 果、図2に示すような軽量アルミナ粒子11が得られ る。この軽量アルミナ粒子11は、内部に粒子の核

(芯)としての増粒ヘドロ粒子12がある。また、増粒 ヘドロ粒子12の表面には、αーアルミナが焼結したア ルミナ層13が形成されている。本実施形態では、この 軽量アルミナ粒子11の粒径を2μm~2200μmの 範囲の値になるように制御することができる。例えば、 増粒へドロ粒子12の粒径を1~1000μmとする と、アルミナ層13の厚さを $1\sim200\mu$ mにすること ができる。ここで、アルミナ層13の厚さを制御するに 【0017】 (実施形態1) 図1は実施形態1の軽量ア 50 は、スラリー中のアルミナの含有量を増減させたり、焼

5

成温度を1200 \mathbb{C} \sim 1500 \mathbb{C} の範囲で変化させたり、焼成時間を適宜設定することで調整することが可能である。

【0023】軽量アルミナ粒子11の粒径は、機械的強度に影響を与える。軽量アルミナ粒子11の粒径が大きい場合、例えば粒径が2000μm以上であると、粒子間の隙間が大きくなり機械的強度が低下する。一方、軽量アルミナ粒子11の粒径が小さすぎると、粒子どうしの流動性が低下して成形性が悪くなる。また、粒径が小さいと粒子密度が高くなるため、軽量でなくなる。この10ため、軽量アルミナ粒子を、機械的強度を要する骨材、耐火レンガ用材料などとして用いるには、その粒径を2000μm未満の所定の値にすることと、その粒径での均一化を図ることが重要となる。

【0024】本実施形態1では、上記した手順で処理を行うことで、軽量アルミナ粒子11の粒径制御性がよく均一な粒径の軽量アルミナ粒子11を得ることができる。

【0025】(実施形態2)次に、本発明に係る軽量アルミナ粒子の製造方法の実施形態2を説明する。本実施形態2では軽量アルミナ粒子の芯粒体としての発砲スチロール粒子を作成する。この発砲スチロール粒子の粒径は、20~2000 μ mの範囲の所定の値に設定する。また、焼結するためのアルミナ微粉体を作成する。このアルミナ微粉体の粒径は、上記した実施形態1と同様に、0.1~10 μ mの範囲の適宜の値に設定する。次に、上記した実施形態1と同様にこのアルミナ微粉体を含むスラリーを作成する。

【0026】次に、芯粒体である発砲スチロール粒子と、アルミナ微粉体を含むスラリーとを、スラリー付着 30機で混合して混合物を作成する。その後、この混合物中の水分を乾燥させる。

【0027】このように水分を除去して発砲スチロール 粒子の周囲にアルミナを付着させたものを、焼成炉で焼 成する。この焼成に伴う温度は、1200 ~ 1500 \sim 00範囲で適宜設定する。この結果、粒径が約 $20\sim 2200$ μ mの範囲の軽量アルミナ粒子を製造することが できる。

【0028】図3は、本実施形態2で製造された軽量アルミナ粒子21を示している。この軽量アルミナ粒子2401は、内部に発砲スチロール粒子22があり、その表面にアルミナ層23が形成されている。本実施形態2で製造された軽量アルミナ粒子21は、内部が発砲スチロール粒子22で構成されているため比重(1以下)が小さい。このため、本実施形態2で製造された軽量アルミナ粒子21は、より軽量な骨材として、または耐熱軽量レンガ用材料として用いることができる。なお、本実施形態2では、軽量アルミナ粒子21内に発砲スチロール粒子22が体積変化を起こさずに残留するように製造したが、焼成温度を適宜設定することで、図4に示すよるに50

軽量アルミナ粒子21の内部に発砲スチロール粒子22 の残渣22Aの状態で残留し、内部に空隙21Aが形成 されたものを製造することもできる。

【0029】以上、実施形態1および実施形態2について説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、構成の要旨に付随する各種の変更が可能である。例えば、上記した実施形態1および実施形態2では、表面にアルミナ層13、23の表面に導電性材料膜を形成して、軽量導電材を製造することもできる。また、アルミナ層13、23の表面に熱伝導性の高い材料膜を付着・形成することで軽量熱伝導材を構成することも可能である。また、上記した実施形態1および実施形態2では、芯粒体として増粒へドロ粒子12や発砲スチロール粒子22を用いたが、これらに限定されるものではなく、他の合成樹脂や他の軽量な無機材を用いることができる。

[0030]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、請求項1記載の発明によれば、焼成後の軽量アルミナ粒子の粒径を2000μm未満に設定することが可能となる。このため、軽量アルミナ粒子を骨材や軽量レンガ用材料として用いた場合に、機械的強度を確保することができる。また、この発明では、軽量アルミナ粒子の粒径を任意に設定できるため、成形の際の流動性が良好な粒径に設定することができる。

【0031】請求項2および請求項3に記載の発明によれば、請求項1の効果に加えて、増粒ヘドロ粒子でなる芯粒体の粒径 $1\sim1000$ μ mとすることで、目的粒子(軽量アルミナ粒子)における増粒ヘドロ粒子の重さの比率を低くして目的粒子の比重を小さくすることができる。また、ヘドロの有効利用が可能となり、環境問題の解決に寄与することができる。

【0032】請求項4記載の発明によれば、比重の小さい樹脂小球体もしくは発砲スチロール粒子が芯粒体であるため、軽量アルミナ粒子の比重を小さくでき軽量化を図ることができる。なお、このように樹脂小球体や発砲スチロール粒子を芯粒体として用いる場合には、焼結されて形成されるアルミナ層の厚さを厚くすることで機械的強度の向上を図ることができる。

【0033】請求項5記載の発明によれば、芯粒体に樹脂小球体や発砲スチロール粒子を用いた2000μm以下の軽量アルミナ粒子を製造することができる。このため、機械的強度と成形性のよい軽量アルミナ粒子を提供できる。

6

7

渣の状態で目的粒子内に残留するため、機械的強度を保持することができる。

【0035】請求項7記載の発明によれば、請求項4および請求項5の効果に加えて、芯粒体が樹脂小球体もしくは発砲体の状態で残留するため、軽量アルミナ粒子の比重を小さくするとともに、機械的強度を向上することができる。

【0036】請求項8記載の発明によれば、アルミナ焼結体の厚さを $1\sim200\mu$ mに設定することで、目的粒子の機械的強度を確保することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る軽量アルミナ粒子の製造方法の実施形態1を示すフローチャートである。

【図2】実施形態1の製造方法で形成された軽量アルミ

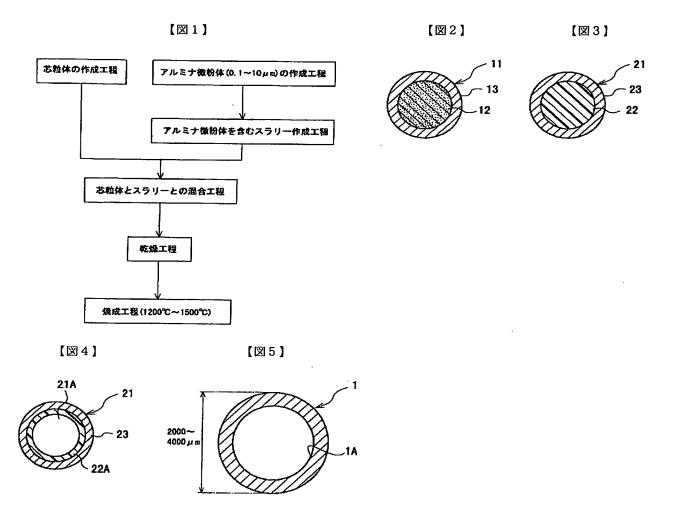
ナ粒子の断面図である。

【図3】実施形態2の製造方法で形成された軽量アルミナ粒子の断面図である。

【図4】実施形態2の変形例を示す断面図である。

【図5】従来の軽量アルミナ粒子の断面図である。 【符号の説明】

- 11 軽量アルミナ粒子
- 12 増粒ヘドロ粒子
- 13 アルミナ層
- 10 21 軽量アルミナ粒子
 - 21A 空隙
 - 22 発砲スチロール粒子
 - 23 アルミナ層



フロントページの続き

Fターム(参考) 4G004 BA00 4G076 AA02 AA24 AB11 AB28 AC02 BA42 BC08 BF10 CA26 DA30 FA01